2132538-3 🗸 有效

IMPACT

TE 内部编号 2132538-3

54 Position High Speed Backplane Connector, 9 Row, 6 Column, PCB Mount Header, Vertical, Partially Shrouded, 1.9 mm [.075 in] Centerline, IMPACT

在 TE 官网查看>



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 高速背板连接器



位数: 54

行间距: 1.35 mm [.053 in]

接合对准: 带有

接合对准类型: 极化

行数: 9

产品特性

产品类型特性

信号排列

| ור אוני די ועני ב | / _ /J |
|-------------------|-------------------|
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| 连接器系统 | 板对板 |
| PCB 连接器类型 | PCB 安装接头 |
| 护罩种类 | 部分带罩 |
| 结构特性 结构特性 | |
| 线对数量 | 18 |
| 接地位置数量 | 18 |
| 信号位置数量 | 36 |
| 可堆叠 | 否 |
| 位数 | 54 |
| 行数 | 9 |
| 列数 | 6 |
| PCB 安装方向 | 垂直 |
| 引导位置 | 无引导 |
| 电气特征 | |
| 工作电压 | 30 VDC |

差分

100 Ω

阻抗



信号特征

| 数据速率 | 20 – 25 Gb/s |
|----------|--------------|
| 每列的差分对数量 | 3 |

主体特性

| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|
|--------|----|

接触件特件

| 端子底板材料 | 镍 |
|--------------------|-------------------|
| 端子底板材料厚度 | 1.27 μm[50 μin] |
| PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 哑光 |
| 端子接合区域电镀材料厚度 | .76 μm[29.92 μin] |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度 | .76 μm[30 μin] |
| 端子形状和构造 | 双梁 |
| 端子布局 | 直插式 |
| 端子接触部电镀材料 | 金 (Au) |
| 端子接触部长度 | 5.5 mm[.217 in] |
| 端子基材 | 铜镍硅 |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡 |
| 端子类型 | 插针 |
| 端子额定电流(最大值) | .75 A |

端接特性

| PCB 端接方法 | 通孔 - 免焊连接 |
|-----------|-----------------|
| 端接柱体和尾部长度 | 1.4 mm[.055 in] |

机械附件

| 导轨硬件 | 不带 |
|------------|-----------|
| PCB 安装固定 | 带有 |
| 接合固定 | 不带 |
| PCB 安装固定类型 | 作用/符合标准的尾 |
| 接合对准 | 带有 |
| 接合对准类型 | 极化 |
| 连接器安装类型 | 板安装 |

壳体特性

| 有带罩的边数 | 2 - 侧面 |
|-------------|--------|
| 7 II FII CX | |



| 端壁位置 | 开式 |
|------------|---------------------------|
| 外壳材料 | LCP |
| 中心线(间距) | 1.9 mm[.075 in] |
| 尺寸 | |
| PCB 厚度(建议) | 1 mm |
| 连接器宽度 | 16.7 mm[.657 in] |
| PCB 孔直径 | .39 mm[.015 in] |
| 连接器高度 | 11.95 mm[.47 in] |
| 连接器长度 | 11.3 mm[.445 in] |
| 行间距 | 1.35 mm[.053 in] |
| 使用环境 | |
| 工组温度范围 | -55 – 85 °C[-67 – 185 °F] |
| 操作/应用 | |
| 电路应用 | Signal |

行业标准

| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|-------------|-----------|
| 与已批准的标准产品兼容 | UL E28476 |

包装特性

| 封装方法 | 盒和管 |
|------|-----|
| | ——— |

产品合规性

如需合规文档,请访问 TE 官网产品页面。>

| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
|---|---|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法(China RoHS 2,工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月(247) SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月 (247) 不含REACH SVHC |
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、l < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号,产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%,镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号,产品均质材料中,铅、六价铬和汞的最大浓度不超过 0.1%,镉的最大浓度不超过 0.01%(按重量计算),或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规,TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的"物品中物质的要求指南",链接如下:https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-onreach

配套部件

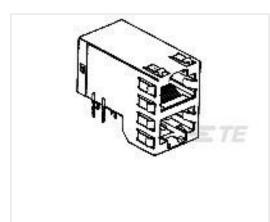


TE 产品编号 2132500-1 IMP100S,R,RA3P6C,UG,39

该系列中的其他产品 IMPACT



客户还购买了



TE 产品编号6368168-7 2X1 OFFSET ST/JK,LED(G&Y)12PNL



TE 产品编号1969694-4 PTL 1X4 PCB HEADER R/A STDTEMP KEY A NAT



TE 产品编号1571983-5 GDH04STR04=DIP SWITCH

TE 产品编号1645523-1 UNV PWR MDL ASY RECEPT 50Au Ruggedcom

文档

产品图纸

IMP100S,H,V3P6C,UG,OEW39,5.5

英文版本

产品规格

54 Position High Speed Backplane Connector, 9 Row, 6 Column, PCB Mount Header, Vertical, Partially Shrouded, 1.9 mm [.075 in] Centerline, IMPACT



应用规格

英文版本

机构认证

英文版本

机构批件